

# 玻纤增强PBT 日本宝理 3316 EF2001 注塑级

产品名称	玻纤增强PBT 日本宝理 3316 EF2001 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	宝理:玻纤增强 阻燃 3316EF:汽车应用 电气/电子应用 日本:注塑级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

如今，CRISPR/Cas9技术在大肠杆菌合成生物学中的应用广泛且较为成熟

玻纤增强PBT 日本宝理 3316 EF2001 注塑级

以聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂（PBT）为基体的结晶性热塑性树脂，它具有通过添加玻璃纤维或无机填料等填充料就可以容易地进行增强、改性、功能化的特点。因此，可以根据具体用途设计出佳的品种。现已有难燃性品级、增强性品级、高耐冲击性品级等各种各样的品种

物理性能测试条件测试方法测试结果单位密度 / 比重ASTMD7921.66g/cmISO11831.66g/cm熔体体积流动速率250 ° C/2.16kgISO11337.00cm<sup>3</sup>/10min收缩率MDASTMD9550.30to0.50%TDISO294-40.80to1.3%MDISO294-40.10to0.80%吸水率平衡,23 ° C,50%RHISO620.16%机械性能测试条件测试方法测试结果单位抗张强度断裂,23 ° CASTMD638134Mpa拉伸模量23 ° CASTMD6389650MpaISO527-2/1A/110700Mpa拉伸应变断裂ISO527-2/1A/52.5%拉伸应力断裂ISO527-2/1A/5135Mpa伸长率断裂,23 ° CASTMD6382.5%弯曲模量23 ° CISO17810300Mpa弯曲应力23 ° CISO178200Mpa热性能测试条件测试方法测试结果单位热变形温度0.45MPa,未退火ISO75-2/B220 ° C0.45MPa,退火ASTMD648221 ° C1.8MPa,未退火ASTMD648206 ° C1.8MPa,未退火ISO75-2/A208 ° C8.0MPa,未退火ISO75-2/C165 ° C熔融峰值温度ASTMD3418225 ° C熔融温度2ISO11357-3225 ° C维卡软化温度ISO306/B50225 ° C线形热膨胀系数MDISO11359-22.5E-05cm/cm/ ° CTDISO11359-27.7E-05cm/cm/ ° C电气性能测试条件测试方法测试结果单位表面电阻率IEC600931E+15ohms耗散因数1MHzASTMD1500.

020100HzIEC602503.3E-031MHzIEC602500.015介电常数1MHzASTMD1503.50介电强度IEC60243-134KV/mm  
介电强度3ASTMD14920KV/mm漏电起痕指数ASTMD3638250VIEC60112250V耐电弧性ASTMD495106sec体  
积电阻率ASTMD2572E+16ohms · cmIEC600931E+15ohms · cm相对电容率100HzIEC602503.601MHzIEC602  
502.90冲击性能测试条件测试方法测试结果单位简支梁缺口冲击强度23 ° CISO179/1eA8.5kJ/m-30 ° CISO17  
9/1eA8.5kJ/m简支梁无缺口冲击强度-30 ° CISO179/1eU42kJ/m23 ° CISO179/1eU59kJ/m悬壁梁缺口冲击强  
度23 ° CISO180/1A7.7kJ/m硬度测试条件测试方法测试结果单位洛氏硬度M级ISO2039-289可燃性测试条件  
测试方法测试结果单位UL阻燃等级0.38mmUL94V-01.5mmUL945VA极限氧指数ISO4589-230

供应

PBT日本宝理3316 玻纤增强卤素阻燃 高强度 高刚性 开关

PBT日本宝理3300-ED3002 高刚性 耐化学性 30%玻纤增强

PBT日本宝理201AC注塑级 纯树脂 用于照相机的零件

PBT日本宝理2000阻燃 高流动性 适用于有耐热、阻燃要求的产品

PBT日本宝理3400 ED3002 40%玻纤增强 水银灯罩原料

PBT日本宝理3105H-EF2001 15%玻纤增强 高韧性 钓具卷线器专用料

PBT日本宝理3200-EF2001 20%玻纤增强 适用于各种电器连接器

PBT日本宝理3100H 7.5%玻纤增强 高韧性 仓库图

PBT日本宝理3300H 30%玻纤增强 高韧性 颗粒图

PBT日本宝理3105 15%玻纤增强 用于电子表外壳

PBT日本宝理2002 纯树脂 高韧性 高品质

因此，设计和构建元件库的重要性不言而喻，而这也恰好与CRISPR/Cas系统的基因编辑功能不谋而合。